SKU9438: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO QFN16, MLP16, MLF16 A DIP 16 PINES

Descripción

Plastronics IC& Burn-in Socket, para encapsulados: QFN16, MLP16, MLF16

Características

- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket 16QN50T14035

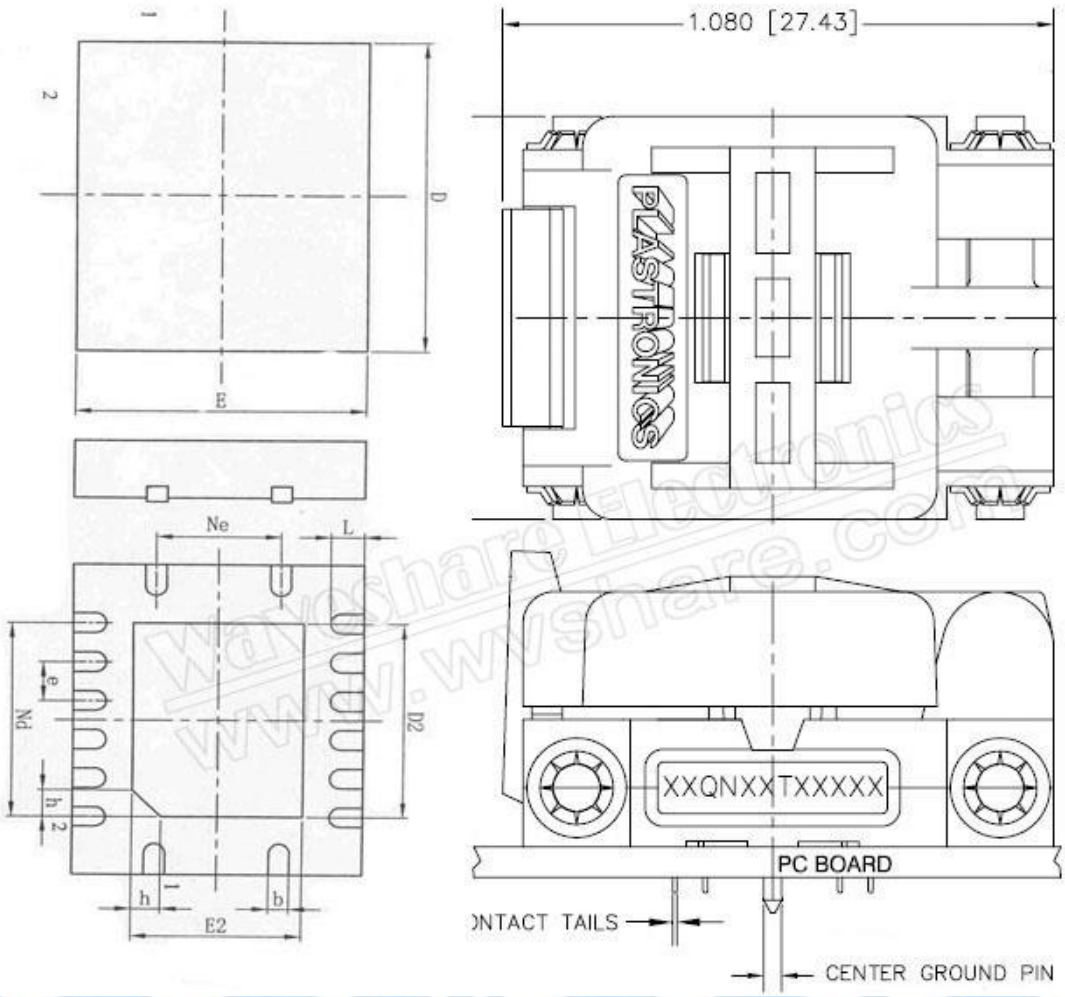
Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
  - QFN16
  - MLP16
  - MLF16
- Paso: 0.5mm

AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?

Dimensiones

27.43 mm x 20.32 mm



AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO:MMS REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	**ADAPTADOR DE ENCAPSULADO QFN16, MLP16, MLF16 A DIP 16 PINES**		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 26/01/2021	**No. Parte:**	**SKU9438**

AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?